

中国氟硅有机材料工业协会

中氟硅协【2020】12号

关于延期召开 2020 第 (十七) 届有机硅精细化学品暨 智能产品、5G、特种弹性体技术交流会的预通知

各有关单位：

2020 年，新冠疫情暴发，全球经济放缓已成定局。为更好的应对挑战，抢抓“新基建”、5G、智能产品等战略新兴领域的新机遇，推动高端有机硅产品技术开发和应用创新，并结合防疫工作需要，“2020（第十七届）有机硅精细化学品技术交流会暨智能产品、5G、特种弹性体”拟延期至 2020 年 6 月 11-12 日在深圳举办，会议设智能产品与高端有机硅、5G 用有机硅及特种弹性体两个分会场，会议形式及内容不变。现通知如下：

一、组织机构

主办单位：中国氟硅有机材料工业协会

全国硅产业绿色发展战略联盟

承办单位：北京氟硅科技发展有限公司

支持单位：北京国化新材料技术中心

支持媒体：国家石油化工网、化工新材料网、化工新材料、有机硅、中国有机硅论坛、环氧树脂及应用、氟化工、表面活性剂行业

会议网址: www.chinasilicon.net

www.sif.org.cn

二、暂定日程

(一) 地点: 深圳世纪皇廷酒店

(二) 时间: 6月11日、12日会议(可能会根据国家疫情防控工作安排进行调整)

(三) 议程:

6月10日 报到

6月11日 智能产品与高端有机硅

6月12日 5G用有机硅、特种弹性体

(四) 配套活动: 现场进行产品技术展示、现场供需对接会等交流活动;

三、收费标准

(一) 参会费用

5月25日前汇款2400元/场, 通票3200元; 5月25日后汇款及现场缴费2800元/场, 通票3600元; 团体及移动支付另有优惠。

(二) 商务合作

会议接受赞助发言、展位、手册广告、挂绳、胸卡、易拉宝、客户对接等各类商务合作, 详询会务组。

四、联系方式

| | | |
|-----|------------------|--------------------|
| 唐乃美 | 18210097596 (微同) | si@silink.cn |
| 李 洁 | 18971475939 (微同) | lijie@hgxc1.org.cn |
| 郑东昊 | 13301237632 (微同) | cafsi@sif.org.cn |
| 马新华 | 13911175423 (微同) | cafsi@sif.org.cn |

附件 1: 参会回执表

附件 2: 分论坛邀请议题和发言单位



单项会议赞助汇总

| 投放展示项目 | 金额 | 投放展示项目 | 金额 |
|---------------------|-----|--------------|-------|
| 晚宴赞助 (含五个免费名额) | 4万元 | 易拉宝 | 3000元 |
| 会议胸卡及挂绳广告 (含1个免费代表) | 2万元 | 资料入袋 | 2000元 |
| 标准展板3m*2m (含1个免费代表) | 2万元 | 展桌 | 5000元 |
| 推广发言20分钟 (含1个免费代表) | 1万元 | 横幅 | 3000元 |
| 手提袋广告 | 2万元 | U盘赞助 (带logo) | 2万元 |
| 茶歇赞助 | 1万元 | 笔赞助 (带logo) | 1万元 |
| 协办单位 (多家) | 3万元 | 晚宴抽奖赞助 (冠名) | 2万元 |
| 支持单位 (多家) | 2万元 | 会刊A4彩色广告 | 4000元 |
| 封面 | 2万元 | 其他礼品赞助 | 具体面议 |
| 封底 | 1万元 | | |

综合赞助更优惠，详询会议组

附件 1

参会回执表

| | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|------|
| 会议名称 | 2020（第十七届）有机硅精细化学品暨智能产品、5G、特种弹性体技术交流会 智能产品与高端有机硅□ 5G用有机硅、特种弹性体□ 11日晚宴（统计人数用，不额外收费）□ | | | |
| 企业*（发票抬头） | | | | |
| 税号*（开普票填） | | | | |
| 通讯地址* | | | | 邮 编 |
| 参会代表 | 姓 名 | 职 务 | 手 机 | 电子邮箱 |
| 详细信息* | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 参会费用* | 5月25日（含）前汇款 | | 现场 | |
| | 1-2人 | 2400元/场，通票3200元 | 2800元/场，通票3600元 | |
| | 3-4人 | 2200元/场，通票3000元 | 2600元/场，通票3400元 | |
| | 5人以上 | 2000元/场，通票2800元 | 2400元/场，通票3000元 | |
| | __万__仟__佰__拾__元 ¥：__元 (含会费、餐饮，不含住宿，汇款注明：十七届有机硅会议) | | | |
| 付款方式* | 户 名：北京氟硅科技发展有限公司 开户行：中国工商银行北京化信支行 账 户：0200 2282 0920 0003 018 | | | |
| | 深圳世纪皇廷酒店★★★★深圳市龙岗区布吉街道吉政路5号 0755-33888888 | | | |
| | 豪华双床338元/天__间；豪华大床338元/天__间 填数字0、1或2或3（会议时间5月14-15日）住宿时间：__月__日至__月__日 共__天 (因会议人数较多，房间有限，未提前支付会议费的，住宿请自行安排。会务组仅负责提前预留房间，房费与酒店直接结算，预留房间截止日期4月30日) | | | |
| 会务组 | 唐乃美 18210097596（微同） si@silink.cn 李 洁 18971475939（微同） lijie@hgxc1.org.cn 郑东昊 13301237632（微同） cafsi@sif.org.cn 马新华 13911175423（微同） cafsi@sif.org.cn | | | |
| 提示：参会单位请把报名表Email至会务组（以上一人即可），以便制作通讯录等资料；我们提前开发票带到会场。总金额超5000元可开 增值税专用发票 ，需要的企业请将开票信息附在后面空白处。 | | | | |

附件 2： 会议议题和发言单位

分会场一、智能产品与高端有机硅（6 月 11 日）

| 序号 | 发言主题及发言单位 |
|----|--|
| 1 | 液体硅橡胶降低胶料黏度与提高硫化胶强度并行技术 ——原化工部成都有机硅应用研究中心副总工程师姜承永 |
| 2 | 新能源电动汽车助力有机硅材料的发展 ——比亚迪汽车工业有限公司高级工程师朱宗伟 |
| 3 | 智能汽车用有机硅材料案例解析 ——一汽集团技术中心主任工程师朱熠 |
| 4 | 待定 ——广州汇富研究院有限公司院长王跃林 |
| 5 | CNT 有机硅电磁屏蔽材料的创新与应用 ——深圳腾顺电子材料有限公司董事长林军 |
| 6 | 高导电电磁屏蔽硅橡胶复合材料 ——北京化工大学教授田明 |
| 7 | 《环氧化硅橡胶的分子设计、合成、应用及工程化研究进展》 ——北京化工大教授卢咏来 |
| 8 | 新型硅烷改性聚合物非锡催化解决方案 ——瓦克化学（中国）有限公司高级研发工程师王益华 |
| 9 | 新型烯基硅的合成研究 ——武汉大学教授沈晓 |
| 10 | 新型电子涂层剂性能评价 ——浙江省化工研究院有限公司博士郭寅天 |
| 11 | 柔性显示屏用高导热硅凝胶的研究及发展 ——深圳市希顺有机硅科技有限公司总经理文仁光 |
| 12 | 无人驾驶传感器对有机硅电磁屏蔽材料的新要求 ——北京中石伟业科技股份有限公司高级工程师待定 |
| 13 | 题目待定 ——广东工业大学教授刘晓暄 |
| 14 | 高透明液态硅胶在光学上的应用 ——中山市鼎立森电子材料有限公司副总经理周德宁 |
| 15 | 智能家电用缩合型 RTV-2 有机硅密封胶的制备 ——广州市白云化工实业有限公司技术经理庞文键 |
| 16 | 耐高温苯基型硅树脂的制备及性能研究 ——仲恺农业工程学院副教授陈循军 |
| 17 | 更多发言专家正在邀请中 |

分会场二、5G 用有机硅、特种弹性体（6 月 12 日）

| 序号 | 发言主题及发言单位 |
|----|---|
| 1 | Thermal conductive materials: structure-property relationship and applications in 5G. ——陶氏化学（中国）投资有限公司 chief scientist 陈红宇 |
| 2 | 柔软可压缩高导热绝缘导热硅凝胶的制备及在 5G 手机的应用 ——东莞兆舜有机硅新材料科技有限公司公司总经理陈芳 |
| 3 | 硅橡胶在电力外绝缘的应用与挑战 ——清华大学深圳研究生院教授贾志东 |
| 4 | 5G 时代对 EMI（电磁屏蔽）性能需求及有机硅产品创新 ——新安天玉有机硅有限公司副总经理周游 |
| 5 | 有机硅基高性能热界面材料 ——北京化工大学教授卢咏来 |
| 6 | 满足 5G 手机高热流密度条件下的导热散热解决方案 ——上海康达化工新材料集团股份有限公司胶粘剂事业部部长薛纪东 |
| 7 | 有机硅橡胶在电力传输领域的应用 ——埃肯有机硅北京研发中心博士雷丽娟 |
| 8 | 新型有机硅材料在电力设备上应用研究 ——北京国电富通科技发展有限责任公司高级工程师赵悦菊 |
| 9 | 高抗撕无卤阻燃陶瓷化硅橡胶的制备与性能研究 ——东华大学教授虞鑫海 |
| 10 | MQ 型 POSS 的设计及其调控材料介电性能的应用研究 ——杭州师范大学副研究员吴连斌 |
| 11 | 阻燃型陶瓷化硅橡胶 ——惠州市安品新材料有限公司总工欧阳冲 |
| 12 | 自修复硅橡胶复合材料的构建及应用研究进展 ——广东工业大学博士向洪平 |
| 13 | 耐高温阻燃硅橡胶材料的制备与性能分析 ——广州合成材料研究院高级工程师尹文华 |
| 14 | 发言题目待定 ——河北军辉安防科技股份有限公司董事长刘军强 |
| 15 | 中国有机硅市场发展现状及趋势 ——全国硅产业绿色发展战略联盟高级分析师梁雅婷 |
| 16 | 更多发言专家正在邀请中 |